

News Release - Presseinformation

Qimonda senkt Kosten und verbessert Produktivität

- **Einschleusung für Produktion in Dresden reduziert**
- **Entwicklung von 46-nm-Buried Wordline-Technologie vorangeschritten**

München/Dresden – 10. Februar 2009 – Der Speicherchip-Hersteller Qimonda hat heute an seinem Standort in Dresden mit der Reduktion der Waferstarts auf etwa ein Viertel der vorhandenen Kapazitäten begonnen. Qimonda trägt damit sowohl der Marktentwicklung wie auch der Notwendigkeit Rechnung, Verlust bringende Aktivitäten zu reduzieren und Liquidität zu schaffen. Gleichzeitig hat Qimonda weitere Fortschritte bei der Entwicklung der 46-nm-Buried Wordline-Technologie erzielt und konnte die Ausbeute des neuen Fertigungsprozesses schneller als ursprünglich erwartet steigern.

„Wir werden die Einschleusung von Wafern in Dresden reduzieren, um Kosten zu sparen und Liquidität zu sichern. Diese Liquidität setzen wir zielgerichtet ein, um die Entwicklung der 46-nm-Buried Wordline-Technologie, mit der wir eine im Markt führende Produktivität und Effizienz erreichen können, voranzutreiben“, sagte Frank Prein, Geschäftsführer der Qimonda Dresden GmbH & Co. oHG. „Diesem Vorgehen haben der vorläufige Insolvenzverwalter sowie der Gläubigerausschuss zugestimmt.“

Die reduzierte Einschleusung von Wafern hat zunächst keine Auswirkung auf Kundenlieferungen. Frei werdende Maschinen werden in einen Standby-Modus versetzt und können ihren Betrieb kurzfristig wieder aufnehmen. Die Entwicklung der neuen 46-nm-Buried Wordline-Technologie, die einen überdurchschnittlich großen Produktivitätssprung ermöglicht und mehr Energieeffizienz gegenüber vergleichbaren Produkten im Markt bieten, wird unvermindert vorangetrieben. „Die erfolgreiche

Für die Wirtschafts- und Fachpresse

Public Relations

Worldwide Headquarters
U.S.A.
Asia
Investor Relations Worldwide

Name

Ralph Heinrich
Glen Haley
Isabel Chen
Andreas Schaller

Phone

+49 89 60088 1300
+1 919 677 4554
+886 2 8170 8177
+49 89 60088 1200

E-mail

ralph.heinrich@qimonda.com
glen.haley@qimonda.com
isabel.chen@qimonda.com
andreas.schaller@qimonda.com

Produktivitätssteigerung ist in der aktuellen Situation nach unserer Überzeugung der beste Weg, um potenzielle Investoren von der Zukunftsfähigkeit von Qimonda zu überzeugen“, sagte Thomas Seifert, Finanzvorstand und COO der Qimonda AG. „Sobald ein Investor an Bord ist, kann Dresden auch die Einschleusung in der Produktion wieder erhöhen.“

Erste Gespräche mit potenziellen Interessenten wurden in den vergangenen Tagen bereits geführt. „Es ist jedoch noch zu früh, um hier eine Bewertung vorzunehmen“, so der vorläufige Insolvenzverwalter Dr. Michael Jaffé und Kin Wah Loh, Vorstandsvorsitzender der Qimonda AG.

Eine Investorenlösung muss bis Ende März gefunden sein, um die Fortführung des Geschäftsbetriebs bei Qimonda zu gewährleisten. Es wurden bisher keine endgültigen Entscheidungen hinsichtlich der zukünftigen Struktur der Gesellschaft getroffen, einschließlich darüber, ob die Geschäftsteile, die weitergeführt werden können, durch Qimonda gehalten werden oder in eine neue Gesellschaft eingebracht werden, die neuen Investoren gehört. Im letzteren Falle, oder wenn Investoren zur Finanzierung der Fortführung von Qimondas Unternehmen nicht gefunden werden können, würde die Qimonda AG voraussichtlich liquidiert.

Über Qimonda

Die Qimonda AG (OTC: QMNDQ) ist ein weltweiter Anbieter von Speicherprodukten mit einem diversifizierten DRAM-Produktportfolio. Im Geschäftsjahr 2008 erzielte Qimonda einen Umsatz von 1,79 Milliarden Euro. Vor den angekündigten Restrukturierungsmaßnahmen beschäftigte das Unternehmen weltweit rund 12.200 Mitarbeiter. Basierend auf seinen Strom sparenden Technologien und Designs, bietet Qimonda DRAM-

Für die Wirtschafts- und Fachpresse

Public Relations	Name	Phone	E-mail
Worldwide Headquarters	Ralph Heinrich	+49 89 60088 1300	ralph.heinrich@qimonda.com
U.S.A.	Glen Haley	+1 919 677 4554	glen.haley@qimonda.com
Asia	Isabel Chen	+886 2 8170 8177	isabel.chen@qimonda.com
Investor Relations Worldwide	Andreas Schaller	+49 89 60088 1200	andreas.schaller@qimonda.com



Seite 3 von 3 10. Februar 2009

Produkte mit Schwerpunkt auf Infrastruktur- und Grafikanwendungen an. Qimonda gehört mit seiner innovativen Buried Wordline-Technologie zu den führenden Entwicklern von Produkten mit hoher Leistungsfähigkeit, niedrigem Stromverbrauch und kleinen Chipgrößen. Qimonda hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt und führt unter dieser Maßgabe derzeit sein operatives Geschäft fort. Weitere Informationen unter: www.qimonda.com.

Disclaimer

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Qimonda und Dritter beruhen. Aussagen, die nicht historische Tatsachen betreffen, einschließlich Aussagen zu Einschätzungen und Erwartungen von Qimonda, stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Planungen, Schätzungen und Prognosen, und gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie getroffen werden. Qimonda übernimmt keine Verpflichtung, irgendwelche dieser Aussagen angesichts neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken behaftet und unterliegen einer Reihe von Unsicherheiten, wie etwa Nachfrage- und Preisentwicklungen in der Halbleiter-Branche im allgemeinen und bei Qimonda-Produkten im besonderen, dem Erfolg von Qimonda und evtl. Partnern bei der Produktentwicklung, dem Erfolg von Qimonda bei der Einführung neuer Produktionsprozesse in ihren Fertigungsanlagen und den Aktivitäten der Mitbewerber, der Verfügbarkeit von Mitteln für geplante Investitions- und Umpositionierungsvorhaben und den Ergebnissen von Kartelluntersuchungen und Rechtsstreitigkeiten sowie anderen Faktoren. Qimonda weist ausdrücklich darauf hin, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse und Resultate aufgrund der vorgenannten und einer Reihe weiterer bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten und anderer Faktoren wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen und Resultaten abweichen können. Zu diesen Faktoren zählen auch die unter der Überschrift „Risk Factors“ im neuesten „Annual Report on Form 20-F“ dargestellten. Das Dokument ist auf der Website von Qimonda und unter www.sec.gov kostenlos verfügbar.

Für die Wirtschafts- und Fachpresse

Public Relations

Worldwide Headquarters
U.S.A.
Asia
Investor Relations Worldwide

Name

Ralph Heinrich
Glen Haley
Isabel Chen
Andreas Schaller

Phone

+49 89 60088 1300
+1 919 677 4554
+886 2 8170 8177
+49 89 60088 1200

E-mail

ralph.heinrich@qimonda.com
glen.haley@qimonda.com
isabel.chen@qimonda.com
andreas.schaller@qimonda.com